

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-013

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 长江证券：莫文宇 中泰证券：胡杨 嘉实基金：王贵重、谭丽、吴悠 泰昉资管：汤明泽 新华基金：栾超、郭帅彤 易方达基金：刘健维 海富通基金：杨宁嘉 光证资管：王宇 广发证券：杨佩莹、彭雾 国泰基金：郑有为 平安资管：刘宁、周传根、邢振 新时代证券：吴吉森、曾萌 </p>
<p>时间</p>	<p>2019年10月16日-17日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理兼董事会秘书周红女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 1、公司解禁股上市情况？ 答：公司于2019年9月3日发布《关于部分股东自愿延长股份限售期的公告》，根据公告，公司最近一批解禁的股份为员工持股公司所持股份，该部分股份锁定期至2020年2月27日，自2020年2月28日起，每12个月转让的公司股份将不超过其持有的首发前股份的20%，直至其持有首发前股份全部解除锁定限制。 2、公司与富士康的关系？ </p>

答：富士康为公司间接控股股东臻鼎控股的大股东，其持有臻鼎控股 33%股权。

3、公司在行业所处地位？

答：根据 PrismaMark 统计以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年已为全球第一大 PCB 生产企业，且公司 2018 年继续保持全球第一。

4、请问公司高阶 HDI 产品的未来布局扩产情况？

答：公司募投项目“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目”的建设进度按计划推进，秦皇岛 A8、A9 厂房顺利封顶，预计将于今年开始部分投产。

5、请问公司的研发方向及研发投入？

答：公司以“轻薄短小、高低多快、精细准美”作为研发方向，2018 年公司研发投入约占公司营收的 4%-5%。

6、公司汽车电子方面的规划？

答：现阶段公司是通过模组厂进入汽车电子领域，公司十分重视未来汽车电子发展，除通过认证合格供应商，也会积极寻求外延式发展的机会。

7、请问影响公司毛利率的主要因素为？

答：影响公司毛利率的主要因素为产能利用率情况、自动化水平、产品结构以及良率水平等。

8、请问公司上半年大中华区营收增加的原因？

答：公司根据签单客户注册地划分销售区域，2019 年上半年大中华区营收贡献主要来自国内品牌客户及下游模组厂商。

9、请问公司与华为合作的进展情况？

答：2018 年下半年公司开启与华为的全面战略合作，进展情况较好，2019 年上半年华为对大中华区的营收有一定的贡献。

10、公司年报显示主要预算指标为：同比增长 0%-10%，请问现在有无变化？

答：公司主要预算指标无变化，与 2018 年年报披露一致。

11、公司产品受原材料价格波动影响情况？

答：公司原材料采购成本有一定的波动，但波动不大，对公司的影响较小。

12、请问公司投资江苏艾森半导体的原因？

答：公司投资艾森半导体为财务投资，艾森半导体是上游材料厂商，我们也希望通过投资，双方合作共赢。

13、请问公司各厂区的生产产品分布情况？

答：公司秦皇岛园区主要生产产品为 FPC 及 SLP，淮安园区主要为 FPC 及 SMT，深圳园区为 FPC、HDI 及 SMT，淮安综保厂及营口园区主要为 RPCB。

14、请问公司是否会考虑做员工持股或股权激励？

答：公司非常重视人才，IPO 时公司设立了员工持股平台，未来公司也会考虑采用股权激励的方式留住人才，提高公司管理及技术人才的凝聚力和归属感。

15、公司自动化提升，员工人数会减少吗？

答：随着自动化提升，公司员工人数将会稳步减少，员工结构也会有相应的变化，工程技术人员数量将上升。

16、5G 对 PCB 行业有什么影响

答：5G 具有高频、高速的特点，因此在 PCB 材料的选择和工艺设计方面，主要考量低损耗性、高导热性、热稳定性以及高频的散热设计等。

随着未来 5G 应用的不断成熟，汽车电子、可穿戴、VR、AR、物联网等领域将会得到更为快速的发展，5G 将为终端应

	<p>用市场打开更广阔的空间，而终端应用市场的拓展，也为电子产品之母的 PCB 相关产品提供新的发展机遇，随着电子产品（特别是可穿戴产品）的轻薄化趋势，电路板将向更加精密化方向发展，同时软板及高精密度硬板的用量也将有效提升。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了交流与沟通，并严格按照有关制度规定，没有未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2019 年 10 月 17 日